

МПСУ.687254.21-005Д1

Перв. примен.

МПСУ.687254.21-005

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

## Данные для производства

Файл	МПСУ.464342.21-005Т5М.zip
Источник Altium Designer, Gerber	
Формат Gerber mm, 4:4, RS-274X	
Слой	Имя файла
Шелкография верхнего слоя	МПСУ.464342.21-005Т5М.gto
Паяльная паста верхнего слоя	МПСУ.464342.21-005Т5М.gtp
Паяльная маска вернего слоя (негативный слой)	МПСУ.464342.21-005Т5М.gts
Металлизация верхнего слоя	МПСУ.464342.21-005Т5М.gtl
Металлизация нижнего слоя	МПСУ.464342.21-005Т5М.gbl
Контур платы	МПСУ.464342.21-005Т5М.gm5
Формат mm, 4:4	
Описание отверстий	МПСУ.464342.21-005Т5М.drr
Сквозные металлизированные отверстия	МПСУ.464342.21-005Т5М-Plated.TXT

МПСУ.687254.21-005Д1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Лазба			
Проверил	Приходько			
Т. контр.				
Зам. Дир.	Лялин			
Н. контр.				
Утв.				

Плата печатная многослойная

Данные проектирования

Лит.

Масса

Масштаб

у

1:1

Лист

1

Листов

2

МИЭТ

Стек

	Слой	Толщина	Расширение файла	Материал
	Top Overlay		GTO	Шелкография
	Top Solder	0.01	GTS	Паяльная маска (Negative)
	Top Layer	0.02	GTL	Фольга
	Bottom Layer	0.51	GBL	Ядро RO4350B
	Bottom Layer	0.02	GBL	Фольга
	Bottom Solder	0.01	GBS	Surface Material
Total thickness: 0.56				

Таблица Отверстий

Символ	Количество	Размер	Металлизация	Слои
⊕	1689	0.40mm	Есть	Top Layer - Bottom Layer
⊕	80	0.50mm	Есть	Top Layer - Bottom Layer
⊕	2	0.65mm	Есть	Top Layer - Bottom Layer
○	2	2.00mm	Есть	Top Layer - Bottom Layer
⊕	2	2.60mm	Есть	Top Layer - Bottom Layer
⊕	10	3.50mm	Есть	Top Layer - Bottom Layer
	1785 Total			

Подп. и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------